

证券代码：688261

证券简称：东微半导

公告编号：2026-041

苏州东微半导体股份有限公司 关于参加科创板 2026 年半年度芯片设计行业 集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 9 月 8 日（星期二）15:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：网络文字互动
- 会议问题征集：投资者可于 2026 年 9 月 1 日（星期二）至 9 月 7 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 enquiry@orientalsemi.com 进行提问。公司将通过业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州东微半导体股份有限公司 2026 年半年度报告》及《苏州东微半导体股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划于 2026 年 9 月 8 日（星期二）15:00-17:00 参加由上海证券交易所举办的科创板 2026 年半年度芯片设计行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026 年 9 月 8 日（星期二）15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理龚轶先生；财务负责人谢长勇先生；董事、董事会秘书李麟女士；独立董事黄清华先生（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2026 年 9 月 8 日（星期二）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2026 年 9 月 1 日（星期二）至 2026 年 9 月 7 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>)，根据活动时间选中本次活动，或通过公司邮箱 enquiry@orientalsemi.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0512-62668198

邮箱：enquiry@orientalsemi.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日